

Immense Advance Tech.

#### 摘要

多數 IC 的失效主要都是電氣過應力(EOS)造成的結果,本文解釋 EOS 常見的成因,以及 IC 受到 EOS 時是如何受損造成整體失效,並提出預防改善的設計方法。

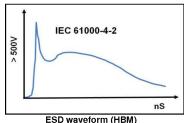
#### 1. 概述

每個電子元件都有其額定電壓上限,工程師依照其設計需求挑選合適的元件設計,然而實 際驗證過程卻發生失效,電路越是複雜,失效表現也越是奇怪,想要找出是哪個元件失效有 時是非常困難的,不會總是擊穿、斷路或者從表面尋找燒毀痕跡這麼容易。

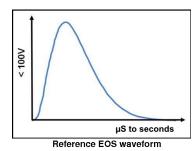
然而,大多數 IC 失效的原因都是輸入電壓過高,以往的 EOS 案例中,客戶使用的輸入 電壓都在額定電壓之下,仍造成 IC 失效,尤其是使用 DC Adapter 的案例,在熱拔插的瞬間 甚至會產生火花,即便 IC 沒有失效,拔插造成的火花也有安全疑慮,本文將探討 EOS 如何 造成, 並提供預防的解決方案。

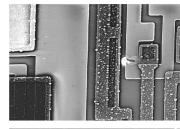
## 2. 什麼是 EOS? 跟常見的 ESD 有什麼差別?

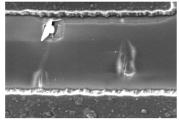
EOS 為 Electrical Over Stress 的縮寫,指的是電壓、電流或者功率超過元件上限造成元 件失效。ESD 是 Electrical Static Discharge,指的是靜電放電的現象,雖然 ESD 也與電氣 過應力的概念類似,但兩者的差異有不同的定義,EOS 是微秒級或更長時間的且 100V 以內 的過應力,而 ESD 是 500V 以上,在奈秒、皮秒的時間內放電。



ESD waveform (HBM)





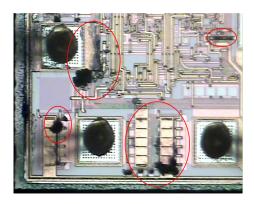


**ESD** Damage

ESD 造成的損壞通常難以察覺,必須使用電子顯微鏡才能觀察到,而在 EOS 損毀的 IC 中,去 Decap 分析即可較明顯的注意到鍵合線金屬變色、金屬層熔化、ESD 保護電路周圍 焦燒等現象。在 ESD 方面,艾特先進的所有電源 IC 皆通過美國軍用標準 MIL-STD-883G Method 3015.7 人體放電模型(HBM) ESD Class 2 保護認證。



Immense Advance Tech.



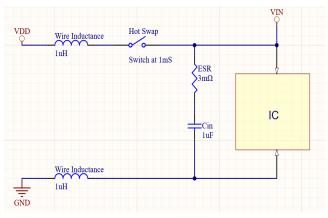


EOS Damage (AT5221)

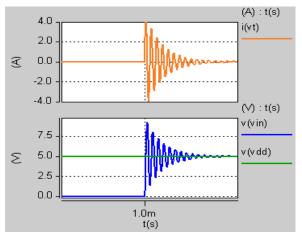
**EOS Failure Waveform** 

### 3. EOS 成因與預防

在許多實際案例中,經常遇到電壓電流都在額定額定範圍內,仍造成 EOS 失效的情況,主要原因幾乎是電源開關時的過衝電流(Overshoot)所導致,這也是為什麼熱插拔時造成火花的原因,導線的線電感與電容的電流相位差導致震盪所造成的 Voltage Spike,而當導線越長、電容的 ESR 越低(MLCC)時,震盪的幅度也愈大。







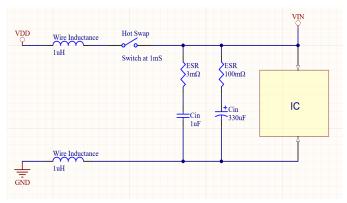
從上述的說明,可以了解到預防 EOS 有三大方法,1. 提高電容的 ESR、2.減少導線長度 以及 3.軟啟動設計。下文將針對 1;3 兩點提出簡單的改善實例。

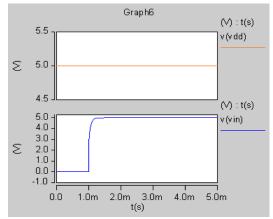
# 4. 提高電容的 ESR - 並聯電解電容

電源開關時所導致的電湧(Spike)可以用 RLC 串聯電路解釋,詳細的公式推倒在這邊不詳述,以結論而言,電湧幾乎是 MLCC 較低的電容值以及過低的 ESR(輸入阻抗)所造成,因此,在輸入 Cin 端並聯電解電容就是一個相當不錯的方法。







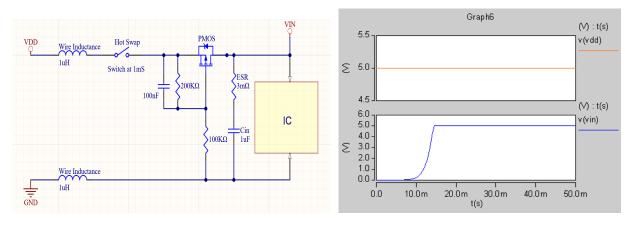


Shunt 330uF ECAP

### 5. 軟啟動電路-利用 MOSFET 的做簡易的軟啟動電路

在非得要熱插拔的應用,串連一個電解電容並不能避免熱插拔的火花,甚至會有加劇的情況,而軟啟動(Soft start)是最有效避免浪湧電流損壞 IC 最有效的方式,而市面上有許多種不同類型的軟啟動方案可以選擇,一種常見的方式是在輸入端串聯 NTC 熱敏電阻;NTC 是Negative Temperature Coefficient 的縮寫,也就是負溫度係數,其特性是電阻值會隨著溫度上升而減少,這個特性剛好適合電路的軟啟動,啟動時較高的電阻值(>10K)能抑制浪湧電流,隨後因為導通消耗的功率使溫度上升而減少功率的浪費。

使用 Mosfet 代替 NTC 熱敏電阻做軟啟動;熱敏電阻的尺寸、電流、功率浪費上都並不適合現在講求精小節能的設計,而 Mosfet 在導通時低至數十 mΩ 以及其導通延遲時間恰好成為最為合適設計軟啟動的元件,需要的零件也僅僅是電容跟電阻的搭配。視使用狀況選擇 MOS的耐壓,一般建議使用耐壓為輸入電壓兩倍以上的 Mosfet 以及電容做為軟啟動控制。



#### 6. 總結

IC 失效經常來自於開關電源、熱插拔時由於其線電感以及低 ESR 的電容諧振形成的電氣過應力造成。在電路設計時需要謹慎注意這種情況的發生,確保應用時不會出現超出 IC 的額定電壓的危險。